

略語（本号で使った主な略語）

APF	Annual Performance Factor	通年エネルギー消費効率
BSD	Boot-Strap-Diode	
CT	Computed Tomography	
CTE	Coefficient of Thermal Expansion	線膨張係数
CTI	Comparative Tracking Index	比較トラッキング指数
DCB	Direct Copper Bonding	
ECU	Electronic Control Unit	
EPE	European Power Electronics	
EV	Electric Vehicle	電気自動車
FRED	Fast Recovery Diode	
FWD	Free Wheeling Diode	
GIS	Gas-Insulated Switchgear	ガス絶縁開閉装置
GTO	Gate-Turn Off	
HEV	Hybrid Electric Vehicle	ハイブリッド自動車
HVIC	High Voltage Integrated Circuit	
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ
IPM	Intelligent Power Module	
IPS	Intelligent Power Switch	
JFET	Junction Field-Effect Transistor	接合形電界効果トランジスタ
LVIC	Low Voltage Integrated Circuit	
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor	
MRI	Magnetic Resonance Imaging	
PAT	Part Average Testing	
PCS	Power Conditioning Sub-system	パワーコンディショナ
PDEV	Partial Discharge Extinction Voltage	部分放電消滅電圧
PDIV	Partial Discharge Inception Voltage	部分放電開始電圧
PFC	Power Factor Correction	力率改善
P-HEV	Plug-in HEV	プラグインハイブリッド自動車
PV	Photovoltaic	
PWM	Pulse Width Modulation	パルス幅変調
RB-IGBT	Reverse-Blocking IGBT	逆阻止 IGBT
RC-IGBT	Reverse-Conducting IGBT	逆導通 IGBT
SBD	Schottky Barrier Diode	
SCR	Silicon-Controlled Rectifier	
SMD	Surface Mount Device	
SOP	Small Outline Package	
SST	Solid-State Transformer	
THB	Temperature Humidity Bias	高温高湿試験
TMA	Thermomechanical Analysis	熱機械分析
UPS	Uninterruptible Power System	無停電電源装置

商標（本号に記載した主な商標または登録商標）

PrimePACK	Infinion Technologies AG の商標または登録商標
-----------	-------------------------------------

その他の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標である。

訂正：富士電機技報・2016, vol.89, no.2, p.109.

(正)

(2) ダイレクトパラ接続方式で出力 450 kW, 最大 4 台による並列接続 (1,700 kW/690 V 系列) が可能である。

(誤)

(2) ダイレクトパラ接続方式で出力 450 kW, 最大 4 台による並列接続 (1,700 kW/1,690 V 系列) が可能である。